

平成 23 年 12 月 14 日

お客様各位

東京エレクトロニクス株式会社
インレビウム事業部 インレビウム営業部
事業部長 高木 信彦

TE8201PF 後工程製造ライン変更についてのお願いの件

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、表題にありますとおり現在、貴社にてご採用頂いておりますTE8201PFにつきまして、この度のタイでの洪水に伴う従来の後工程製造工場の操業停止に対応する為に、後工程製造ラインの変更をさせていただきたくお願い申し上げます。

大変申し訳ありませんが、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

また、内容につきましてご確認の上返信用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きますようお願い申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 対象型格：TE8201PF

2. 変更内容：

後工程製造ライン変更(組立・測定変更)：

【変更前】三洋半導体タイランド株式会社

【変更後】関東三洋セミコンダクターズ株式会社

*型格、電気的特性、パッケージ寸法、実装保証条件などの製品仕様の変更はございません。

*4M変化点

(方法) 同一プロセスフロー、管理項目、管理頻度で製造いたします。

(資材) 同一材料を使用致します。

(設備) 同一性能機種を使用しております。

(人材) 作業者は異なります。

3. 変更理由：タイ洪水に伴い、従来の後工程製造工場が使用できなくなった為、製造工場を変更いたします。

4. 移管時期：2012年1月中旬頃

弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。

詳細は、別途ご連絡させていただきます。

5. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。

以上

返却用

inrevium

TDGS27120

平成 23 年 12 月 14 日

お客様各位

東京エレクトロニクス株式会社
インレビウム事業部 インレビウム営業部
事業部長 高木 信彦

TE8201PF 後工程製造ライン変更についてのお願いの件

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、表題にありますとおり現在、貴社にてご採用頂いておりますTE8201PFにつきまして、この度のタイでの洪水に伴う従来の後工程製造工場の操業停止に対応する為に、後工程製造ラインの変更をさせていただきたくお願い申し上げます。

大変申し訳ありませんが、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

また、内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きますようお願い申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 対象型格：TE8201PF

2. 変更内容：

後工程製造ライン変更；

【変更前】三洋半導体タイランド株式会社

【変更後】関東三洋セミコンダクターズ株式会社

*型格、電気的特性、パッケージ寸法、実装保証条件などの製品仕様の変更はございません。

*4M 変化点

(方法) 同一プロセスフロー、管理項目、管理頻度で製造いたします。

(資材) 同一材料を使用致します。

(設備) 同一性能機種を使用しております。

(人材) 作業者は異なります。

3. 変更理由：タイ洪水に伴い、従来の後工程製造工場が使用できなくなった為、製造工場を変更いたします。

4. 移管時期：2012年1月中旬頃

弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。

詳細は、別途ご連絡させていただきます。

5. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。

以上

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロデバイス株式会社
インレビウム事業部